

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	先端半導体製造技術の開発／(d6)先端半導体の後工程における光実装を可能とするパッケージング技術開発	技術研究組合最先端半導体技術センター
2	先端半導体製造技術の開発／(f5)低遅延・超低消費電力 AI アクセラレータ開発	日本アイ・ビー・エム株式会社
3	先端半導体製造技術の開発／(f7)超低消費電力 AI エッジエントプロセッサ開発	富士通株式会社

以上